

**【メルマガ会員特典】複数名のウェビナー申込書**

CMC リサーチ ウェビナー

メルマガ登録者・受講者 2

「半導体パッケージ技術の基礎と課題解決および FOWLP 等の最新技術動向」

開催日時：2024 年 5 月 29 日（水）10:30～16:00

受講料：24,750 円（税込） \* 資料付

送信先 Fax : 03-3291-5789

CMC リサーチ TEL : 03-3293-7053

お名前 例) 山田 太郎	
フリガナ 例) ヤマダ タロウ	
法人名・会社名	
部署名	
郵便番号	
都道府県	
住所1 市区町村、番地等	
住所2 アパート・マンション名、部屋番号等	
メールアドレス	
電話番号	
FAX 番号	
メルマガ受信可否	<input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない
DM (郵便など) 受け取り可否	<input type="checkbox"/> 受け取る <input type="checkbox"/> 受け取らない
興味分野	
お支払い (銀行振込) 予 定 日	年                  月                  日頃
通 信 欄	